



郵便はがき



料金後納
郵便

株主通信

第15期上半期

自平成28年4月1日 至平成28年9月30日



株式会社ジーダット <証券コード:3841>

株主名簿管理人 事務取扱所

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

〒168-8507 東京都杉並区泉2-8-4

電話お問合せ先 0120-288-324 (フリーダイヤル)

中面にお知らせがあります。万一ぬれている場合はよく乾かしてからご覧ください。

SX-Meister Ver1.0をリリース、Ver2.0の構想を発表

当社は2016年7月、次世代主力製品「SX-Meister」の基盤部分であるVer1.0をリリースし、また同年9月に開催されたプライベートショー「JEDAT Solution Seminar 2016」において、SX-Meisterの「匠の技の継承」機能及び設計自動化機能についての構想を発表いたしました。設計者のノウハウ(=匠の技)であるデータや操作を蓄積する仕組みを内蔵し、それを分析して活用、再利用することで高品質なデザインと効率の良い設計環境を実現します。これらの機能を、2016年12月にリリースのVer2.0から搭載する予定であり、本格的な売上への寄与は来期以降を見込んでおります。



株式数及び株主数 (平成28年9月30日現在)

発行可能株式総数	7,800,000株
発行済株式総数	1,950,000株
株主数	618名

株主メモ

上場市場	東京証券取引所 JASDAQ市場 (スタンダード)
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
配当基準日	3月31日
株式の売買単位	100株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 http://www.jedat.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載します。

会社概要

商号	株式会社ジーダット (Jedat Inc.)
所在地	〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-4-14 OZAWAビル
代表者	代表取締役社長 河内 一往
営業開始	平成16年2月2日
資本金	760,007,110円
事業内容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売及びコンサルテーション

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より当社企業グループに格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。平成29年3月期上半期の業績をご送付申し上げます。

当第2四半期累計期間における、当社の主要顧客である半導体およびFPD (Flat Panel Display) 等の国内電子部品業界の業績は、国内景気の減速傾向が鮮明になりつつある中、長期化する円高、欧州および中国等の景気後退、スマートフォン需要の低迷等の影響を受けて、一部の分野を除くと概ね横ばいから低下に移行し始めました。

さらに主要企業間の再編も未だ途上であり、先行き不透明感は深いままの状況が続いております。こういった状況の中当社は、国内市場において、プライベートセミナーを開催し、新世代の当社主力製品である「SX-Meister」の先進的なコンセプトを強力にアピールしました。さらに競争力のある代理販売品等を活用して、より広範囲な分野に対して幅広く営業活動を展開しました。また半導体受託設計サービスは、設計者を増強した効果もあり、大幅に業績を拡大しました。前事業年度にスタートしたEDAアウトソーシング事業は、社内外のリソースを有効に活用した結果、順調に進捗しました。海外市場においては、国際的な学会・展示会に革新的な新製品を出展して積極的に特長を紹介しました。売上が低迷している一部の国において、代理店の再編を実施して立て直しを図りました。

こうした活動の結果、売上高は、国内市場においては大いに伸長したものの、海外市場の低迷が大きく7億89百万円となりました。営業利益は、国内において利益率の高い商談を獲得したこともあり72百万円となりました。経常利益は、為替差損を計上したことにより68百万円となりました。四半期純利益は、繰延税金資産を計上したことにより68百万円となりました。

当下半期におきましても厳しい景況感が続くと思われるますが、次世代主力製品「SX-Meister」の開発にリソースを傾注すると共に、半導体設計受託サービスの更なる拡販、またEDAアウトソーシング事業の立ち上げを加速することで、当初計画の達成に向けて取り組んでまいります。

株主の皆様には引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、どうかよろしく御願い申し上げます。

代表取締役社長 河内 一往



*連結子会社であった愛媛屋(上海)信息科技有限公司の当社持分出資金の全部を譲渡したことにより今期より単体決算となっておりますが、本資料においては前期の連結業績との比較を行っております。

第2四半期累計期間 売上高 (単位:百万円)

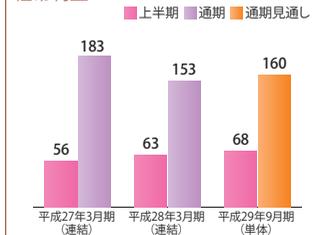
		平成28年 3月期	平成29年3月期	
		実績(連結)	計画(単体)	実績(単体)
事業別 売上高	製品	393	402	400
	サービス	257	216	221
	ソリューション	134	246	166
市場別 売上高	半導体市場	463	602	549
	FPD市場	322	261	239
製品区分別 売上高	自社開発製品	641	657	635
	代理販売製品	144	206	154
売上高合計		786	864	789

財務ハイライト (単位:百万円)

売上高



経常利益



固定費



総資産・自己資本

